# 次亚磷酸钠对贮氢合金活化性能的影响\*

花均社 1.2) 孙玉珍 2) 王文皓 2) 孙文生 2) 才庆魁 1) 胡壮麒 2)

1) 东北大学材料科学与工程系, 沈阳 110004

2) 中国科学院金属研究所快速凝固非平衡合金国家重点实验室,沈阳 110016

摘 要 采用次亚磷酸钠溶液对熔体旋淬技术制备的快凝贮氢合金粉 MlNi<sub>3.6</sub>Co<sub>0.7</sub>Mn<sub>0.3</sub>Al<sub>0.4</sub> 进行还原处理,使其表面形成 一个富 Ni 层,可显著改善合金粉的电化学活性. 经处理的快淬合金粉仅 2 次充放电循环其放电容量便可达到 241 mA·h·g<sup>-1</sup>, 而未经处理的同一合金粉经 5 次充放电循环其放电容量也只有 222 mA·h·g<sup>-1</sup>. AES 及 XPS 分析表明表面氧化层的性质对于 在碱溶液中金属氢化物电极的活化过程具有重要影响.

关键词 表面处理,贮氢合金、活化性能

中图法分类号 TG139.7

文献标识码 A 文章编

**文章编号** 0412-1961(2001)05-0522-05

## EFFECT OF SODIUM HYPOPHOSPHITE ON THE ACTI-VATION BEHAVIOR OF HYDROGEN STORAGE ALLOY

HUA Junshe<sup>1,2)</sup>, SUN Yuzhen<sup>2)</sup>, WANG Wenhao<sup>2)</sup>, SUN Wensheng<sup>2)</sup>, CAI Qingkui<sup>1)</sup>, HU Zhuangqi<sup>2)</sup> 1) Department of Materials Science and Engineering, Northeastern University, Shenyang 110004 2) State Key Laboratory for Rapid Solidification Non-equilibrium Alloy, Institute of Metal Research, The Cinese Academy of Sciences, Shenyang 110016

Correspondent: HUA Junshe, associate professor, Tel: (024)23995101, E-mail: Jshua66@263.net Manuscript received 2000-02-07, in revised form 2001-01-10

**ABSTRACT** The  $AB_5$ -type alloy powder (MINi<sub>3.6</sub>Co<sub>0.7</sub>Mn<sub>0.3</sub>Al<sub>0.4</sub>) prepared by melt-spinning was treated by a reducer (solution of sodium hypophosphite) to form a Ni-rich layer on the surface of the particles, which can obviously improved the activity of the quenched powder. For the treated alloy powder the discharge capacity after 2 cycles of charge-discharge reached an ideal value of 241 mA·h·g<sup>-1</sup>, but only 222 mA·h·g<sup>-1</sup> for the non-treated alloy powder after 5 cycles of charge-discharge. AES and XPS results show that the nature of the oxide layer formed on the surface plays a key role on the activation process of the metal hydrides in alkaline solution.

KEY WORDS surface treatment, hydrogen storage alloy, activation behavior

使用贮氢合金作负极、氢氧化镍作正极的 Ni- 金属氢 化物电池 (Ni-MH 电池) 具有能量密度高、不存在环境污 染等许多突出优点,正在逐步取代对环境有危害的 Ni-Cd 电池,并已成为国际上竞相研究开发的重要方向<sup>[1-3]</sup>. 然 而, 贮氢合金在使用过程中易粉化、易氧化、不耐腐蚀等 问题严重影响了电池的各项性能<sup>[4,5]</sup>, 贮氢合金电极的放 电容量随充放电循环过程的不断进行而持续衰减一直是 氢化物电极实用化的主要障碍. 高质量贮氢合金是研制高 性能 Ni-MH 电池的关键技术之一.

贮氢合金的电化学性能与合金的制备条件有密切关

系<sup>[6-10]</sup>. 当合金的成分相同而制备条件不同时,其使用 寿命及放电容量会有很大的差异. 与常规熔炼方法制备的 合金 (铸态合金)相比,快速凝固贮氢合金具有均匀的化 学组成、良好的电化学循环稳定性、高倍率充放电性能及 低温性能等<sup>[11-15]</sup>,不足之处是其初期电化学活性差,且 不易活化,一般要经过多次反复充放电循环才能逐步接近 或达到活化状态<sup>[16-18]</sup>.

本文采用次亚磷酸钠水溶液为还原剂对熔体旋淬技 术制备的快速凝固贮氢合金粉进行了表面处理, 使合金颗 粒表面生成一个富 Ni 层, 显著地改善了快凝贮氢合金的 初期电化学活性.

### 1 实验方法

实验样品为 MlNi<sub>3.6</sub>Co<sub>0.7</sub>Mn<sub>0.3</sub>Al<sub>0.4</sub> (Ml: 富 La 混 合稀土) 合金、首先在真空感应炉中熔炼母合金, 然后用

 <sup>\*</sup> 国家自然科学基金资助项目: 59671027
 收到初稿日期: 2000-02-07, 收到修改稿日期: 2001-01-10
 作者简介: 花均社, 男, 1964 年生, 副教授

美国 Marko 材料公司生产的 5 t 真空快淬设备制备快淬 贮氢合金, 水冷 Mo 辊的表面线速度为 30 m·s<sup>-1</sup>. 取小于 75 μm 的快淬合金粉用于化学处理及电化学性能测定.

合金粉的还原处理在 36 ℃时进行.分别在 100 mL 不同浓度的次亚磷酸钠水溶液中加入 5 g 快淬合金粉,同 时进行搅拌.处理完成后取出合金粉,洗净晾干即可.

电化学性能测试在 25 ℃下进行. 0.3 g 快淬合金粉 与 0.3 g 电解 Ni 粉 (300 目) 及 0.2 g 聚乙烯醇 (PVA) 溶液 (PVA 的质量分数为 0.03) 混合均匀,涂刮在泡沫 Ni 片 (2 cm×2 cm) 中,在 60 ℃空气中恒温干燥 1 h 后 在一定压力下压制成负极片.将压好的负极片点焊上 Ni 条,包上隔膜纸,放在两片高容量 Ni(OH)2 正极中间,最 后用带孔的有机玻璃板夹紧三片电极并放入 6 mol·L<sup>-1</sup> KOH 溶液中进行测量. 充放电制度为:充放电电流均为 60 mA·g<sup>-1</sup>,过充 50%,正负极间电压为 1.000 V 时结束 放电,充放电间隔为 5 min.

贮氢合金的晶体结构分析在 Rigaku D/max rA 型 X 射线衍射仪上进行, Cu $K_{\alpha}$ 辐射 ( $\lambda$ =0.1540562 nm), 石墨单色器滤波,扫描区域 (2 $\theta$ )为 20°—85°.表面组成 和结构分析在 LAS-3000 型表面分析仪器上进行.测量 真空度为 2×10<sup>-7</sup> Pa, Mg  $K_{\alpha}$ 辐射 (1253.6 eV).利用 AES 方法进行深度分析,使用 Ar<sup>+</sup> 离子溅射样品表面, 溅射速率为: 1.5 nm·min<sup>-1</sup>.

#### 2 实验结果与讨论

(1) 采用快淬技术与常规感应熔炼方法制备的 MlNi<sub>3.6</sub>Co<sub>0.7</sub>Mn<sub>0.3</sub>Al<sub>0.4</sub> 合金的 X 射线衍射谱如图 1. 由图可见,对于两个合金粉样品,属于 CaCu<sub>5</sub> 型结构的 主物相衍射峰十分清晰,表明二者在晶体结构上没有明显 区别,均属于六方晶体结构.尽管熔体旋淬技术具有很高 的冷凝速度 (10<sup>5</sup> K·s<sup>-1</sup>),但对此贮氢合金的晶体结构无 明显影响.

衍射峰位置由峰值所对应的 20 角确定. 采用 Cohen 的最小二乘法对 MlNi<sub>3.6</sub>Co<sub>0.7</sub>Mn<sub>0.3</sub>Al<sub>0.4</sub> 旋淬合金比较 敏锐的衍射峰 101, 110, 200, 111, 002, 112, 211, 202, 301 和 220 进行分析可得如下正则方程 <sup>[19]</sup>:

 $334A_0 + 48C_0 + 341.438D = 12.2165$ 

 $48A_0 + 52C_0 + 104.132D = 3.40298$ 

 $341.438A_0 + 104.132C_0 + 419.769D = 14.4986$ 

其中,  $A_0 = \lambda^2 / (3a_0^2)$ ,  $C_0 = \lambda^2 / (4c_0^2)$ , *D* 为常数. 由此确 定快淬合金的晶胞参数  $a_0$  和  $c_0$ , 并利用  $V = a_0^2 \cdot c_0 \cdot \sin \gamma$ 计算晶胞体积. 同样方法可确定铸态合金的晶胞参数及晶 胞体积. 计算结果如表 1 所列. 与铸态合金相比, 由于制 备方式不同, 旋淬合金的晶格参数发生了变化. 快淬贮氢 合金的晶格参数 *a* 轴缩短 0.418%, *c* 轴缩短 0.644%, 晶 胞体积减小 1.47%.



图 1 贮氢合金 MlNi<sub>3.6</sub>Co<sub>0.7</sub>Mn<sub>0.3</sub>Al<sub>0.4</sub> 的 X 射线粉末衍 射图

Fig.1 X-ray powder diffraction patterns of conventionally prepared (a) and rapidly quenched (b) MlNi<sub>3.6</sub>Co<sub>0.7</sub>Mn<sub>0.3</sub>Al<sub>0.4</sub> hydrogen storage alloys

(2)快淬贮氢合金 MlNi<sub>3.6</sub>Co<sub>0.7</sub>Mn<sub>0.3</sub>Al<sub>0.4</sub> 的初期 放电电势曲线如图 2 所示.可以看出,快淬合金初期放 电容量较低,电化学活性较差.第一周期放电容量只有约 86 mA·h·g<sup>-1</sup>,经过几次充放电反复循环后,第五周期放 电容量才达到 222 mA·h·g<sup>-1</sup>.经不同浓度的次亚磷酸钠 溶液处理后,快淬合金的初期放电容量如图 3 所示.可 以看出在实验范围内,快淬合金的初期放电容量随着处理 强度的增大明显增加.如第一周期放电容量由未处理时的 86 mA·h·g<sup>-1</sup> 增大到 208 mA·h·g<sup>-1</sup>,第三周期的放电容 量由 133 mA·h·g<sup>-1</sup> 增大到 241 mA·h·g<sup>-1</sup>,第三周期由 165 mA·h·g<sup>-1</sup> 增大到 258 mA·h·g<sup>-1</sup>.对于在某一浓度 下处理过的快淬合金而言,其放电容量则随着充放电次数 的增加而增大.

表	1	MINi <sub>3.6</sub> 0	Co <sub>0.7</sub> Mi	$n_{0.3}Al_{0.4}$	合金精	的晶构	各参数	
 -	T			C MINT	0	14	. 1	

Sample		Cell volume		
	<i>a</i> <sub>0</sub> , nm	$c_0$ , nm	$a_0/c_0$	$10^{-3} \text{ nm}^{3}$
As-cast	0.5024	0.4034	1.245	88.18
Melt-spun	0.5003	0.4008	1.248	86.88



图 2 快淬合金粉的放电电势与充放电循环数 (1---5) 的关系

Fig.2 The relationships between the discharge potential and the cycle number (1—5) for the quenched alloy powder (25 ℃ 60 mA·g<sup>-1</sup>)



图 3 NaH<sub>2</sub>PO<sub>2</sub> 浓度对快淬合金 MlNi<sub>3.6</sub>Co<sub>0.7</sub>Mn<sub>0.3</sub>Al<sub>0.4</sub>
 第 1—3 周期放电容量的影响

Fig.3 The effect of the concentration of sodium hypophosphite,  $w_B$ , on the discharge capacity (25 °C 60 mA·g<sup>-1</sup>) for 1—3 cycle

(3) 分别用浓度为 16% 和 20%(质量分数) 的次亚 磷酸钠溶液在一定条件下对快淬贮氢合金 MlNi<sub>3.6</sub>Co<sub>0.7</sub>-Mn<sub>0.3</sub>Al<sub>0.4</sub> 进行化学处理, 处理后合金的放电容量与循环 次数的关系如图 4 所示.与图 2 相比, 处理后两种快淬合 金第一周期放电容量均明显增加, 且随着充放电次数的增 加迅速增大.经过几次充放电循环后,第五周期放电容量 均达到 273 mA·h·g<sup>-1</sup>,相当于最大放电容量的 95%(以 第 15 周期放电容量计算),可以认为合金已经活化.处理 后两种合金的活化性能无明显区别,更高浓度的次亚磷酸 钠溶液处理对快淬合金活化性能的影响与 16% 次亚磷酸 钠溶液产生的影响相似,表明 16% 的浓度已经足以使合 金活化.

(4) 贮氢合金可以做为氢化物电极的活性物质使用.



- 图 4 次亚磷酸钠溶液处理后快淬合金放电容量与循环次数 的关系
- Fig.4 The relationships between the discharges capacity and cycle numbers at the first 15 cycle with a constant charge/discharge currents of 60 mA·g<sup>-1</sup> (curve 1- $w_B$ =16%; curve 2- $w_B$ =20%)

由于一系列电化学过程总是发生在合金 / 电解质溶液的 界面上,因此贮氢合金的表面状况对合金的许多电化学性 能影响很大,例如导电性、电催化活性、氢扩散以及耐蚀 性等<sup>[20-26]</sup>.对贮氢合金进行化学处理,势必改变合金的 表面组成和结构,从而影响到合金的电化学活化性能.

为了认识次亚磷酸钠溶液处理对快淬贮氢合金表面 状况产生的影响,理解次亚磷酸钠处理在快淬贮氢合金活 化过程中的作用,本文利用 AES 及 XPS 方法对还原处 理前后两种快淬贮氢合金的表面元素深度分布及价态进 行了分析. 图 5 为快淬合金 MlNi<sub>3.6</sub>Co<sub>0.7</sub>Mn<sub>0.3</sub>Al<sub>0.4</sub> 原 始表面的元素 AES 深度分布及 XPS 谱.

AES 分析表明,快淬合金 MlNi<sub>3.6</sub>Co<sub>0.7</sub>Mn<sub>0.3</sub>Al<sub>0.4</sub>的最外层表面由大量的 La, Ni, O 元素组成,其组成成分 (原子分数, %,下同)为: La 15.5, Ni 11.0, O 73.5. XPS 表明表面上 La, Ni 元素均以氧化态 La<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, NiO 形 式存在.随着溅射深度的增加, La 原子浓度变化不大, Ni 原子浓度迅速增大. 当溅射深度为 22.5 nm 时, Ni 原子浓度达到约 55. 由于合金最外层 Ni 含量较低,因 此其初始电化学活性较差. 经次亚磷酸钠溶液处理后快淬 合金 MlNi<sub>3.6</sub>Co<sub>0.7</sub>Mn<sub>0.3</sub>Al<sub>0.4</sub>的表面结构发生了明显变 化. 从图 6 可以看出,处理后的合金最外层表面上 Ni 原 子浓度显著增大,达到 42.6,从而形成一个富 Ni 的表面 层,图 6b 表明 Ni 仍以 NiO 的形式存在.

对贮氢合金来说,充电过程实质上是一个强极化 (还 原) 过程. 尽管处理后的快淬合金粉在制备电极过程中由 于暴露在空气中而使合金表面大量的 Ni 被氧化为 NiO, 但 Ni(OH)<sub>2</sub>(碱性溶液中) 在充电过程中可被还原为高活 性的金属 Ni, Ni(OH)<sub>2</sub>+2e = Ni+2OH<sup>-</sup>, *E* = -0.818 V



图 5 快淬合金 MlNi<sub>3.6</sub>Co<sub>0.7</sub>Mn<sub>0.3</sub>Al<sub>0.4</sub> 的 AES 及 XPS 谱 Fig.5 AES(a) and XPS(b) spectra of the quenched alloy powder



图 6 经次亚磷酸钠溶液处理后快淬合金 MlNi<sub>3.6</sub>Co<sub>0.7</sub>Mn<sub>0.3</sub>Al<sub>0.4</sub> 的 AES 及 XPS 谱 Fig.6 AES(a) and XPS(b) spectra of the quenched alloy powder MINi<sub>0.6</sub>Co<sub>0.7</sub>Mn<sub>0.3</sub>Al<sub>0/4</sub> after sodium hypophosphite treatment

(用 Hg/HgO/OH<sup>-</sup> 电极), 并以 Ni 原子簇或 Raney Ni 形式存在<sup>[21]</sup>.由于表面 Ni 原子簇具有很大的比表面积且 对氢的电化学吸收和释放具有极好的催化作用,同时也是 氢原子在合金表面上吸附并进一步向合金内部转移的"窗 口",因而处理后的合金表面在充电过程中便获得了极好 的电催化活性.可见,经次亚磷酸钠溶液处理后的合金表 面是一个易于被活化的表面.表面上大量 Ni 原子簇的出 现是快淬合金电化学活性得以改善的主要原因.这个结论 与 Züttel<sup>[27]</sup> 的实验结果一致:即表面 Ni 原子浓度越高, 合金活化越快.

#### 3 结论

快淬合金 MlNi<sub>3.6</sub>Co<sub>0.7</sub>Mn<sub>0.3</sub>Al<sub>0.4</sub> 同铸态合金一样 具有 CaCu<sub>5</sub> 型六方晶体结构,但快淬合金具有较小的晶 胞参数和晶胞体积,且电化学活化性能较差,用次亚磷酸 钠溶液处理后,合金的活化性能得以显著改善.其原因是 处理后,合金表面形成了一个富 Ni 层,这个富 Ni 层 在合金充电过程中转化为对氢的电化学反应具有电催化 作用的高活性 Ni 原子簇. 可见, 表面状态是影响快淬贮 氢合金电化学活性的主要原因.

#### 参考文献

- Wang Q D. Mater Sci Eng, 1991; 9(3): 3 (王启东. 材料科学与工程, 1991; 9(3): 3)
- [2] Jiang J J, Lei Y Q, Sun D L, Wu J, Wang Q D. Rare Met Mater Eng, 1993; 22(3): 68
  (江建军, 雷永泉、孙大林, 吴 京, 王启东. 稀有金属材料与 工程, 1993; 22(3): 68)
- [3] Aymard L, Lenain C, Courvoisier L, Salver-Disma F, Tarascon J -M. J Electrochem Soc, 1999; 146: 2015
- [4] Zhang D W, Yuan H T, Zhang Y S. Chemistry, 1998; (2):
   19

(张大为,袁华堂,张允什.化学通报, 1998; (2): 19)

- [5] Chen W X. Chinese J Power Sources, 1998; 22(2): 86
   (陈卫祥. 电源技术, 1998; 22(2): 86)
- [6] Mishima R, Miyamura H, Sakai T, Kuriyama N, Ishikawa H, Uehara I. J Alloys Comp, 1993; 192: 176
- [7] Li C J, Wang X L, Li X M, Wang C Y. Acta Metall Sin, 1998; 34: 288

(李传健, 王新林, 李岫梅, 王崇愚. 金属学报, 1998; 34: 288)

- [8] Nakamura Y, Nakamura H, Fujitani S, Yonezu I. J Alloys Comp, 1994; 210: 299
- [9] Sakai T, Hazama T, Miyamura H, Kuriyama N, Kato A, Ishikawa H. J Less-Common Met, 1991; 172-174: 1175
- [10] Li C, Wang X. J Alloys Comp, 1999; 284: 270

[11] Gao J L. Rare Earth, 1995; 16(1): 63
 (高金良. 稀土, 1995; 16(1): 63)

- [12] Hou W L, Chang X C, Wang J Q, Hao Y Y, Zhang H F, Yin J, Hu Z Q. *Chin J Mater Res*, 2000; 14, (Suppl.): 32 (侯万良,常新春,王建强、郝云彦、张海峰,尹军,胡壮麒. 材料研究学报, 2000; 14(增刊): 32)
- [13] Zhang S G, Guo H, Ma Z L, Wang L, Zhang S M, Xu J, Shi L. In: Song J, Yin R Y eds,. Proceedings of ICETS 2000-ISAM, Beijing: New World Press, 2000: 871
- [14] Tang W, Sun G. J alloys Comp, 1994; 203: 195
- [15] Lv G L, Chen L S, Hu X R, Gu J M, Shu K Y, Song X Y, Lei Y Q, Wang Q D. Acta Metall Sin, 1999; 35: 453 (吕光烈, 陈林深, 胡秀荣, 顾建明, 舒康凝, 宋雪雁, 雷水泉, 王启东. 金属学报, 1999; 35: 453)
- [16] Hong C M, Yang J W, Yang Y, Hong L. Acta Phys-Chim Sin, 1998; 14: 154 (宏存茂、杨敬武、杨 勇、宏 亮. 物理化学学报、1998; 14:
- [17] Li C, Wang X. J Alloys Comp, 1998; 274: 278

- [18] Zhou Y, Lei Y Q, Luo Y C, Cheng S A, Wang Q D. Acta Metall Sin, 1996; 32: 857
  (周 煜, 雷永泉, 罗水春, 成少安, 王启东. 金属学报, 1996; 32: 857)
- [19] Klug H P, Alexander L E. X-Ray Diffraction Procedures Polycry Stalline and Amorphous Materials. 1st ed, New York: Wiley, 1954: 440
- [20] Sakai T, Yuasa A, Ishikawa H, Miyamura H, Kuriyama N. J Less-Common Met, 1991; 172-174: 1194
- [21] Gao X P, Song D Y, Zhang Y S, Zhou Z X, Zhang W, Wang M, Shen P W. J Alloys Comp, 1995; 229: 268
- [22] Jung J, Lee S, Kim D, Jang K, Lee J. J alloys Comp, 1998; 266: 271
- [23] Chen J, Bradhurst D H, Dou S X, Liu H K. J Alloys Comp, 1998; 265: 281
- [24] Yan D, Sandrock G, Suda S. J Alloys Comp, 1994; 216: 237
- [25] Gao X P, Zhang W, Yang H B, Song D Y, Zhang Y S, Zhou Z X, Shen P W. J Alloys Comp, 1996; 235: 225
- [26] Yu B, Chen L, Wen M F, Tong M, Long R B, Tian Y W, Zhai Y. Acta Metall Sin, 1999; 35: 1069
  (于波、陈廉、文明芬、佟敏、龙瑞斌、田彦文、翟玉春. 金属 学报, 1999; 35: 1069)
- [27] Züttel A, Meli F, Schlapbach L. J Alloys Comp, 1994; 209: 99

154)